公司代码:688035　　公司简称:德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2026 年度中期利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 14,224.00 万股,扣除回购专用证券账户中股数 789,927 股后的股本 141,450,073 股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币 14,145,007.30 元(含税)。

综上,2026 年度中期公司合计拟分红金额 14,145,007.30 元,占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.78%。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	德邦科技	688035	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	于杰	崔丞
电话	0535-3469968	0535-3467732
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层	山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层
电子信箱	dbkj@darbond.com	dbkj@darbond.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,446,095,470.57	3,445,636,541.72	0.01
归属于上市公司股东的净资产	2,400,628,648.31	2,324,198,965.34	3.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	879,958,199.38	689,940,363.33	27.54
利润总额	68,763,217.83	50,004,416.23	37.51
归属于上市公司股东的净利润	68,055,265.72	45,573,498.99	49.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,828,435.61	44,287,232.18	44.12
经营活动产生的现金流量净额	28,262,942.58	-18,228,037.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.89	1.98	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.32	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.32	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.36	5.47	减少 1.11 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	16,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	10.85	15,433,534	0	0	无	
解海华	境内自然人	10.63	15,116,354	0	0	无	
林国成	境内自然人	9.29	13,208,201	0	0	无	
王建斌	境内自然人	6.12	8,703,115	0	0	无	
舟山泰亚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	7,111,800	0	0	质押	6,700,000
烟台康汇投资中心 (有限合伙)	其他	4.18	5,939,050	0	0	无	
烟台德瑞投资中心 (有限合伙)	其他	4.02	5,724,379	0	0	无	
陈田安	境外自然人	2.21	3,145,456	0	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.78	2,534,693	0	0	无	
陈昕	境内自然人	1.25	1,774,223	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成、陈昕存在一致行动关系;烟台康汇投资中心(有限合伙)和烟台德瑞投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为解海华;除此之外,公司未按照上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2026-039

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持,会议应出席董事人数为 9 人,实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决,本次董事会审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2026 年半年度报告)及摘要的议案》

董事会认为:公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体董事保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于(2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-040)。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会认为:半年度评估报告全面地反映了 2026 年半年度公司提质增效重回报专项方案的实施情况和效果。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于公司(2026 年度中期利润分配方案)的议案》

结合公司 2026 年上半年的经营情况与营业收入、业绩情况,公司拟定了 2026 年度中期利润分配方案。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至 2026 年 7 月 31 日,公司总股本为 142,240,000 股,扣除回购专用证券账户中股数 789,927 股后的股本为 141,450,073 股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币 14,145,007.3 元(含税)。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-041)。

(五)审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

2026 年 6 月,公司与广西蓝珀半导体有限公司(以下简称“蓝珀半导体”)全体股东签署收购协议,以现金收购股权结合增资的方式取得其 52.7273% 股权;相关工商变更手续已于同年 7 月办结,公司获得蓝珀半导体控制权,并将其纳入合并财务报表范围。

蓝珀半导体主营激光解键合型临时键合胶的研发、生产及销售,核心产品面向半导体前道超薄晶圆处理工序,可适配 IGBT、LED、MEMS、3D NAND 闪存、HBM、扇出型封装等各类高端半导体器件生产,契合业内主流工艺规范,市场适配度与产品竞争力突出。

公司拟质押直接持有的蓝珀半导体 52.7273% 的股权向中信银行申请不超过人民币 4,100 万元的并购贷款,用于直接支付收购蓝珀半导体股权的对价款及相关税费或置换先行使用自有资金支付的蓝珀半导体股权收购价款及相关税费。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件等具体内容以银行批复和签订的相关合同或协议为准。

董事会认为:本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于第三期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-042)。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-043)。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2026-043

烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 26 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 8 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2026 年度中期利润分配方案)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司 股 东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵 等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688035	德邦科技	2026/8/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 8 月 21 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 dbkj@darbond.com 进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明“股东会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件 1),及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式

地址:山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

邮编:265618

电话:0535-3467732

传真:0535-3469923

邮箱:dbkj@darbond.com

联系人:于杰

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 26 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2026 年度中期利润分配方案)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688035　　证券简称:德邦科技　　公告编号:2026-040

烟台德邦科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可(2022)1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,556.00 万股,每股发行价格 46.12 元,募集资金总额为 164,002.72 万元,扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后,本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 535902385410508 的人民币账户内,并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2022)第 210029 号《验资报告》予以验证。

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金到账时间	2022年9月14日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	164,002.72
其中:超募资金金额	84,369.13
减:直接支付发行费用	15,254.4
二、募集资金净额	148,748.32
减:	
以前年度已使用金额	127,333.05
本年度使用金额	5,530.76
暂时补流金额	–
现金管理金额	12,000
银行手续费支出及汇兑损益	0.77
其他–具体说明	
加:	
募集资金利息收入	5,059.58
其他–具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,943.32

注:1、上述直接支付发行费用包括主承销商在划入公司账户前已扣除的承销及保荐费,以及以自筹资金预先支付并予以置换的发行费用。

2、以前年度使用金额包括募投项目投入资金、永久补流金额以及利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务,以保证专款专用,上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,公司均严格按照《公司募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三(四)方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行		
募集资金到账时间			2022年9月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	652.44	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	3,701.18	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	–	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000901666	1,860.03	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	–	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	38.17	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	4.65	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	1.43	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	9.79	使用中
四川德邦新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	355.41	使用中
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	2,211.89	使用中
德邦(昆山)材料有限公司	招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	–	已注销
德邦(昆山)材料有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000931613	108.35	使用中
合计			8,943.32	

注:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况,详见本报告“募集资金使用情况对照表”(附表 1)”

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

本公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等),再以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

报告期内,本公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为 23,988,751.29 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在董事会上述审批范围内,公司在募集资金存放的开户行进行了闲置募集资金现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行		
募集资金到账时间		2022年9月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)	2025/09/23	2026/09/22	2025/09/23

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2022年首次公开发行						
募集资金到账时间				2022年9月14日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单 2026 年第 654 期	大额存单	2,000.00	2026/1/23	2027/1/23	2,000.00	1.40%	28.00
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	智汇区间累积 30D	结构性存款	3,000.00	2026/6/3	2026/7/3	3,000.00	1.0%-1.5%	2.32
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	人民币单位结构性存款 2610766	结构性存款	7,000.00	2026/6/30	2026/8/5	7000.00	1.00%-1.74%	6.50
合计				12,000.00			12,000.00		36.82

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,同意将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产(华南)基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司,项目总投资金额 23,049.54 万元,拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99 万元(含理财收益及存款利息,最终金额以实际结余为准)用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分,将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

新项目投资总额超出募集资金投入部分,将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表												
2026半年度												
编制单位:	烟台德邦科技股份有限公司										金额单位:人民币万元	
募集资金总额				148,748.32	本年度投入募集资金总额					5,530.76		
报告期内变更用途的募集资金总额				6,236.99								
变更用途的募集资金总额				11,161.48	已累计投入募集资金总额					131,021.97		
变更用途的募集资金总额比例				7.50%								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
高端电子专用材料生产项目	生产建设	否	38,733.48	38,733.48	38,733.48	0	38,439.15	-294.33	99.24	2023年12月	30,865.03	不适用	否
年产35吨半导体电子封装材料建设项目	生产建设	是	11,166.48	5.00	5.00	0	5.00	0	100.00	已终止	不适用	不适用	是
德邦半导体材料研发与生产(华南)基地建设项目	生产建设	是	0	6,236.99	6,236.99	0	0	-6,236.99	0	2028年1月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	研发	是	14,479.23	17,690.85	17,690.85	3,795.39	9,799.62	-7,891.23	55.39	2026年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	–	64,379.19	62,666.32	62,666.32	3,795.39	48,243.78	-14,422.54	76.99		30,865.03		
超募资金投向													
永久补流	补流还贷	否		53,592.93	53,592.93	0	53,592.93	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源及电子信息封装材料建设项目	生产建设	否		30,776.20	30,776.20	1,735.37	28,890.93	-1,885.27	93.87	2027年2月	9,013.89	不适用	否
超募资金投向小计	–			84,369.13	84,369.13	1,735.37	82,483.86	-1,885.27	97.77		9,013.89		
其他情况													
暂时未确定用途	–	否		1,712.87	1,712.87			-1,712.87	0.00	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补流	–	否				0	294.33	294.33	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	–	64,379.19	148,748.32	148,748.32	5,530.76	131,021.97	-17,726.35	88.08		39,878.92		
未达到计划进度原因					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,同意将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产(华南)基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司,项目总投资金额 23,049.54 万元,拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99 万元(含理财收益及存款利息,最终金额以实际结余为准)用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分,将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告三、(四)								
用超募资金永久补充